

⑩公表特許公報(A)

 $\Psi 4 - 500582$

❸公表 平成4年(1992)1月30日

@Int. Cl. 3

織別記号

庁内整理番号

審 査 請 求 未請求 予備審査請求 未請求

部門(区分) 7(1)

33/14 61/02 11/06 H 05 B C 08 G C 09 K

NLF

8815-3K 7043-4H*

1.-

(全 11 頁)

❷発明の名称

エレクトロルミネセント案子

頭 平2-506028 创特

頭 平2(1990)4月18日

6929出

❷翻訳文提出日 平2(1990)12月20日

⊗国際出願 PCT/GB90/00584

囫囡際公開番号 WO90/13148

平2(1990)11月1日 60国際公開日

優先権主張

図1989年4月20日図イギリス(GB)釦8909011.2

60発 明 者

フレンド リチヤード ヘンリ

イギリス国、ケンプリッジ シービー3 0エイチアール シヤー

ロック ロード 6

ケンブリツジ リサーチ アン ド イノペーション リミテツ イギリス国、ケンブリッジ シーピー 1 2ジエーピー ステーシ

60代 理 人

弁理士 千葉 剛宏 外 2.名

创指定国

AT(広域特許), AU, BE(広域特許), BR, CA, CH(広域特許), DE(広域特許), DK(広域特許), ES (広域特許), FI, FR(広域特許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP, KR, LU(広域特許), NL(広

域特許), SE(広域特許), US

最終頁に続く

防水の範囲

- 1. 少なくとも一つの共役ポリマーからなる邸い均一なポリマー フイルムの形状を有する半讶体層を有したエレクトロルミネセ ント衆子であって、前記半導体層の第1の表面に扱する第1の 接触層と、前記半導体層の第2の表面に接する第2の接触層と を含み、非導体層のポリマーフイルムは十分に低い鎮度の外間 チャージキャリヤを有し、終半導体層の第1と第2の接触層の 間に電界をかけたときに前記第1の接触器に対して第2の接触 層を正にすべくチャージキャリヤが前記半導体層の中に往入さ 一部を表示され、前記半導体層から放射が行われることを特徴とするエレター。
 - 2. 請求項1記載のエレクトロルミネモンド乗子において、共役 ポリマーが以下の式 1 に示すポリ (pーフェニレンピニレン) [PPV] からなり、

前記フェニレンリングがアルキル(好ましくはメチル)、アル コキシ (好ましくはメソキシオアメゾキシ) 、ハロゲン (好ま しくはクロリン、若しくはブロミン) あるいはニトロから夫々 独立して選択された1、若しくは2以上の複換器を有すること を特徴とするエレクトロルミネセント業子。

- 3. 請求項1または2記録のエレクトロルミネセント素子におい て、前記移く且つ均一なポリマーフイルムは17mmから5μ mの実質的に均一な厚さを有することを特徴とするエレクトロ ルミネセント楽子。
- 4. 請求項1乃至3のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 素子において、共役ポリマーが1eVから.3. 5eVの範囲内 で半導体のパンドギャップを有することを特徴とするエレクト
- 5. 韓求項1乃至4のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 域において共役ポリマーの割合はフイルムに存在する共役ポリ マーにあってキャリヤを変位させるために十分なパーコレーシ ョンスレッシュホールドを有するものであることを特徴とする エレクトロルミネセント素子。
 - 6.請求項1乃至5のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 案子において、第1のキャリヤの往入接触層は輝い酸化層を形 成したアルミニウムからなる一つの輝い表面層を有し、半導体 層の第1の表面が前記酸化層と接触していることを特徴とする
 - 7. 請求項1乃至6のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 素子において、第1の接触層はアルミニウム、若しくはマグネ シウムと銀の合金からなるグループから選択されることを特徴

とするエレクトロルミネセント集子。

- 8、納求項6記載のエレクトロルミネセント素子において、第2 のキャリヤ往入接触層はアルミニウムと金型からなるグループから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント電子。
- 9. 請求項1万至8のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 業子において、第1と第2のキャリヤ柱入接触層は少なくとも 半透過体であることを特質とするエレクトロルミネセント表子。
- 10、請求項7記載のエレクトロルミネセント業子において、第 2の接触層はインジウムの酸化物であり、若しくはインジウム と郷の酸化物であることを特徴とするエレクトロルミネセント 業子。
- 11、請求項1万至5のいずれかに記載のエレクトロルミネセント業子において、第1の接触層はアマルファスシリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、金およびインジウムの酸化物から構成されるグループから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント業子。
- 12、請求項1万至11のいずれかに記載のエレクトロルミネセント素子において、少なくとも第1と第2のキャリヤ往入接触暦の一つは支持器板に接触していることを特徴とするエレクトロルミネセント素子。
- 13、請求項9記載のエレクトロルミネセント素子において、支持基板は石英ガラスからなることを特徴とするエレクトロルミ セセント素子。
- 14.請求項1乃至13のいずれかに記載のエレクトロルミネセ

- ント素子において、前記エレクトロルミネセント業子によって アレイを形成し、前記301と国2のキャリナ社入投触区が前記 アレイに選択的にアドレスすることを許容すべく区列されてい ることを特徴とするエレクトロルミネセント素子。
- 16. 請求項15記録の製造方法において、先ず、支持基板上に 第1のキャリキ注入接触層を設けることによって複合基板を形成し、次いで、碌い均一なポリマーフイルムとして削駆体のポリマーを約配第1のキャリキ注入接触層に設け、次いで、ポリマーフイルムにあって共役ポリマーを形成すべく高い温度で前記復合基板と前駆体のポリマーとを加熱し、最後にポリマーフ

イルム上に第2のキャリヤ社入扱触層を設けることを特徴とす るエレクトロルミネセント衆子の製造方法。

- 17. 請求項15または16記載の製造方法において、前駆体を 構成するポリマーは可容体且つ薄いポリマーフイルムとしてス ピンコーティングにより前記基板上に設けられることを特徴と するエレクトロルミネセント条子の製造方法。
- 18. 請求項15乃至17のいずれかに記載の観遊方法において、 前記前駆体のポリマーはポリ(ローフェニレンビニレン) 【PPV】のための前駆体ポリマーであることを特徴とするエ レクトロルミネセント素子の製造方法。
- 19、 時求項15万至18のいずれかに記載の製造方法において、 前記録く均一なポリマーフイルムは17mmから5μmの範囲 において均一な厚さを有することを特徴とするエレクトロルミ ネセント業子の製造方法。
- 2 0、請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、 第1のキャリヤ往入接触層はアルミニウムの稼い層からなり、 一つの表面が輝い酸化層を形成し、前配第1のキャリヤ往入接 触層の輝い酸化層が半導体層の第1の表面と接触するよう設け られることを特徴とするエレクトロルミネセント素子の製造方
- 21. 請求項15万至20のいずれかに記載の製造方法において、 前記第2キャリヤ注入接触層はアルミニウムと金からなるグル ープから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント 果子の製造方法。

- 2 2、請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、 第1の接触層はアルミニウムとマグネシウム/観の合金からな るグループから選択され、且つ第2の接触層はインジウム酸化 物であることを特徴とするエレクトロルミネセント集子の製造 方法。
- 23. 請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、 前記第1の接触暦はアモルファスシリコンからなり、第2の接 触層はアルミニウム、金、インジウム酸化物からなるグループ から選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント乗子 の製造方法。
- 24、請求項15万至24のいずれかに記録の製造方法において、 前記第1と第2のキャリヤ社入接触層は振着法によって設けられることを特徴とするエレクトロルミネセント素子の製造方法。
- 25、請求項15万至24のいずれかに記載の製造方法において、 前記支持器板が石英カラスであることを特徴とするエレクトロルミネセント最子の製造方法。
- 2.6. 実質的に添付の図面に明示され且つこれらの図面を参照して在に説明されている数図。
- 2 7. 実質的に抵付の図面に開示され且つこれらの図面を参照して
 在に説明されている方法。

発明の名称

エレクトロルミネセント番子

発明の説明

技術分野

本発明は、エレクトロルミネセント無子 (EL) に関し、一層 詳細には、発光素子層が半導体であるエレクトロルミネセント素 子 (EL) に関する。

発明の背景

エレクトロルミネセントポ子 (EL) は、電界の影響により発光するよう構成されている。このような半導体における物理的過程に対する一般的な作用は、半導体の相対する電話から放出される電子 - 正孔対の放射結合を卸して行われる。その一例を挙げると、発光ダイオードはガリウムとリン、あるいは、同様な回族の元素とV狭の元素の組み合わせからなる半導体を基礎として構成されている。

これらの衆子は、効果的且つ広範囲に利用されているものの、 その大きさが非常には小であるために大きな領域を有する画而に 使用するに際しては、困難を伴うばかりか不経路でもある。

大きな領域を有する護師への使用が可能な代替品の材料は幾種 類か知られているが、そのなかでも低機材料により構成される半

アントラセン (anthracene) を利用したエレクトロルミネセント素子は、米国特許3.621.321号に明示されている。この素子は、多量の出力を消費し、且つその出力消費型に比して発光が少ないという不包合を有している。

前記明示の衆子の改善を試みるべく、米国特許4.672.2 65号には、発光層を二層からなる構造としたエレクトロルミネ セント象子(EL)の発明が記載されている。

しかしながら、前記二層構造に用いられる物質は、前途の不恭 合な有機材料である。

発明の明示

is salatandalis alatan pamaka da karanga kelangan kelangkan bendilan katalah da Tengan belis debikebahan da da

本発明は、前記の不都合を未然に回避するが、若しぐは少なぐ とも前記不都合を低端化することを可能とするエレクトロルミネ セント衆子 (EL) を提供することを目的とする。

本発明は、少なくともポリマーポリマーが活用された高密度で 韓屋からなるポリマーポリマー層から構成される半導体層を含む エレクトロルミネセント業子を提供するものであり、第1接触層 (first contact layer) は、第1の半導体 層の表面と接し、第2接触層(second contact layer)は、第2の半導体層表面と接するポリマーポリマー である。半導体層のポリマー般は第1接触層(first contact layer)および第2接触層(second contact layer)から相対的に電荷移動体(charg e carriers)が半導体層に往入され、半導体層を発光

選体の一つである2n S (硫化亜鉛) が好適である。この根拠となる基本原理は不明確であり信頼性に輝く、実用に際しては考えなくてはならない問題が存在する。前記2n S (硫化亜鉛) に係るメカニズムは、強電界下において、放射放出 (radiation emission) により半導体の励起状態が局部的に低下されることを原因として引き起こされ、半導体を通過するある。他の電子(キャリアー)に加速度が付与されるとの仮设がある。

有機材料の一つとしては、アントラセン(anthracenc)、ペリレン(perylene)、そしてコロネン(coronene)のような芳香族分子単体(simple aromatic molecules)がエレクトロルミネセント素子(EL)の材料として用いられていることが知られている。

これらの材料の実用上の問題点としては、2 n S (硫化亚約) と同様にそれらの基本原理が不明瞭で信頼性を欠くばかりか、有機層と電流性入電低層(current-injection electrode layers)との接着性に問題がある。有機材料に係る理想的技術は、最終的に積層された積層体(resultant layer)の硬度が低く再結晶傾向が強いこと、および高温の発熱状態における上部接触層(top contact layer)の接着を遂行できないことにより機能の低下を変起している。

芳香族分子に好適に扱着しているラングミュアーブロジェット 顕は、駅の品質の劣性、能動物質の活性度、さらには、構成物の コストの高段により、その使用に不都合を招いている。

させることを思止すべく、第1接触層(first contact layer)と第2接触層(second contactlayer)に挟まれた半導体層に電場が加わる外部の電荷移動体(charge carriers)は十分に低い温度(存電)に設定されている。

本発明は、当該発明者によりなされた好適な協触層から他何移 動体(charge carriers)がエレクトロルミネセ ント条子に往入されることより発光することを応用したポリマー ポリマーからなる半導体に発明の基礎をおいている。

ペリとセリ (Percesse) を含む高分子重合体を活用したボリマー半導体が知られている。例えば、それらは、光学変調器 (optical modulator) に用いられ、欧州特許 出願 0294061号で検討されている。この場合には、第1の電極と第2の電極の間に位置する変調器の構成物の能動層 (active layer) にボリアセテレンが用いられている。光学変調効果を発生させる能動層 (active layer) に 通電領域を形成しないために、一つの電極と能動層 (active layer) との間に絶縁層 (inslating layer) が必要である。そのような構造器に、電子の空孔(charge space) の存在が発光に寄与する電子一正孔対 (elector-hole pairs) の構成を妨げるため、エレクトロルミネセント素子には不向きである。いずれにせよ、欧州特許出顧 0294061号のエレクトロルミネセント素子では、光学変調効果がそれによって破壊されないことに関しては、全く

望ましくない。

本発明に係る妻子において、我役ポリマー(Coniusaled Polymer)は打画なポリマー(PPV)(pーフェニレンピニレン)であり、第1の無荷住入接触層(first charse injection contact layer)は、一側の表面が疎い酸化物層が形成されたアルミニウムの練層からなり、前記酸化販恩と接続している半部体層の第1の表面と第2の電荷往入接触層(second charse injection contact layer)である。

その他の具体例では、共役ポリマーはPPVであり、第1層 (first contact layer)がアルミニウム、 若しくは亜鉛と銀の合金で、第2層(second conta ct layer)は、インジウム酸化物である。

さらに別異の具体例では、共役ポリマーはPPVであり、接触層の一つは非晶系硅素からなり、別異のもう一つの接触層は、アルミニウム、金、亜鉛ー銀合金、インジウム酸化物なる群のうちから選択される。

これらの具体例は、PPVが適用される第1接触層あるいは第 2接触層のうちのいずれかが基台に根層され、そして、その上に 前記機履されなかった接触層が積層される。

好透には、ポリマー膜は、板ね10ナノメータ (nm) から5マイクロメータ (μm) の範囲の均一な厚さを有し、共役ポリマーは1エレクトロンボルト (eV) から3.5エレクトロンボルト (eV) の範囲で半導体パンドギャップを有する。その上、エ

conductor)のような正孔在入部材(hole-ingerting material)から構成され、ポリマー半導体層と接合し、外部とのエネルギー差の存在を応用して負電荷を生じる時、ポリマー半導体層に一般に正孔と呼ばれる正の電荷が注入される。

所望のエレクトロルミネセント案子を作るためには、ポリマー 限の中心既における所結合による無発光の禁動は、エレクトロル ミネセント (電界発光) を妨げるために、誹除しなければならな い。

所謂、「密集した」ボリマー膜とは、実実的に空間が排除され たポリマー膜を意味する。

少なくとも一つの接触層は、電子注入材(electricーinjecting material)に加えて、さらに、会 画層、あるいは、電子の割当てと、正孔のエレクトロルミネセン ト素子(EL)への注入に役立ち、接触層の電子注入材(electricーinjecting material)により起 こる発光の表えを確実にする有機材料を含むことが可能である。

共役ポリマーの顧(the film of conjusated polymer)は、好適には、一種類の共役ポリマーあるいは、投種類かの共役ポリマーを含むポリマー共ポリマーから構成される。またあるいは、共役ポリマー(conjusated polymer)からなる酸は、共役ポリマー、別の適当なポリマーを含むポリマーポリマーの混合物から構成されることも可能である。

レクトロルミネセントのポリマー酸の共役ポリマーの大きさは、 本発明に係る膜内の共役ポリステ軍再の投送移動が十分なされる。 ものである。

共役ポリマーとは、ポリマーの主骨格に沿って非極在 π 電子対 が存在し、非極在化した π 電子対が半導体の影響領域下からポリ マーへ付与されるポリマーを意味し、そして、それは、ポリマー の骨格に沿って高い移動能を正と負の電子担体に付与することを 活動する能力を付与する。

そのようなポリマーは、例えば、R. H. フレンドにより、Journal of Molecular Electronies 4 (1988) January-March, No. 1. の37ページから46ページで検討されている。

本発明の務礎となるメカニズムは、以下のとおりである。すなわち、正の接触層は、ポリマー原に正の電子担体を往入し、負の接触層は、ポリマー原に負の電子担体を往入し、前記電子投体は、発光する電子対と結合する。目的を達成するために、正の接触層は高い仕事機能を有することにより構成される。後って、負の接触層は、例えば、会属あるいはドーブ半導体(a doped semiを生じる時、電子のポリマー半導体を生じる時、電子のポリマー半導体(a doped semi

さらに好適なポリマー膜の特徴は以下の通りである。

- (i) 酸素、湿度、紫外線への暴露、湿度の上界に対して化学的 に安定であるボリマー。
- (ii) 下地層との間の良好な協審性、盘皮上昇あるいは圧力圧迫 を原因とする鬼製の発生に対する阻止能力、輸み、膨張、再結晶 あるいは他の形状の変異への抵抗性を有するポリマー膜。
- (田) 緻密な結晶性と高触点により、イオンおよび原子の移動の 進行を阻止する(跳ね返す)ポリマー膜。

次に、本発明に係る具体例の一例を、図面を参照しなから記述

共役ポリマー原は、好適には、下記報道式の【PPV】 (pーフェニレンピニレン)であり、下記構造式において、フェニレンリングは、一あるいはそれ以上数の置換基が各々無関係にアルキル基(好適にはメチル基)、アルコキン基(好適にはメトキン基若しくはエトキン基)、ハロゲン(好適には塩発若しくは臭染)のなかから選択され置換される。

[PPV] (pーフェニレンビニレン) を出発物質とするその他の非役ポリマーもまた、本発明に係るエレクトロルミネセント票子 (EL) のポリマー般に適当に使用されている。

これらの多国系構造体もまた前記フェニレンリングと同様に一

(ii) フェニレンリングに代わる複単段式構造体としてフラン原 のような構造式を下記に示す。

前記構造物と同様にフェニレンリングに代えて記録されたタイ プのフラン環構造体も一あるいはそれ以上の数の置換をすること ができる。

(崩) 各々のフェニレンリング (若しくは i あるいは ii の構造式 に与えられた他の多項系例造物)に結合したビニレン部分を増や すことのできる構造式は以下のとおりである。

(i) 構造式 I のフェニレンリングに代わる多環系構造体、例え は、フェニレンリングに代えてアントラセンあるいはナフタリン を有する多国系構造体を有する構造を下記に示す。

前記構造式において、yは2、3、4、5、6、7、を示す。 さらにまた、多環系は前記以外さまざまに代えることができる。 これらのさまざまなPPV誘導体は、全てのスペクトルを破実 に網証する異なった波長を放射するエレクトロルミネセントの構 造が得られるので、異なった様々な半導体のエネルギー単位を有 することができる。

この我役ポリマー膜は、化学的方法、ポリマー前駆体の路板の 熱処理、あるいは、溶解処理によっても得ることができる。前記 方法のうち後者の場合においては、その後に行われる反応を停止

前記の各種のPPV房導体脱は、適当なスルホニウム的駆体を 使用することにより類似の方法で所定の下層の上へ当扱すること ができる。

一般に、好適には、スルホニウム塩前駆体(Ⅱ)よりも有機格 媒の溶解皮が高いポリマー前駆体が用いられる。アルコキシ基 (通常メトキシ) あるいは、ピリジン基のような親水基を減らす こと、若しくは前駆体の分割した一つの熔液に転換することによ り有機溶媒の溶解度を高めることを達成できる。

フェニレンピニレンの段は、第1図に示される合成計画に基い た方法により、所定の下層上に当接される。スルホニウム塩単量 体 (Ⅱ) は、水熔液、水エタノール混液、若しくはメタノール中 でポリマー前駆体 (皿) に合成される。そのようなポリマー前駆 体(皿)は、光学性樹脂処理のための半導体産業で用いられてい

る一般的なスピンーコーティング技術により所定の下層上に当後 することができる。その結果生じたポリマー的駆体 (皿) は、通 例200℃から350℃での加熱処理によりフェニレンピニル (1) に合成される。

単量体 (Ⅱ) の化学合成、前駆体 (Ⅲ) の重合、そしてPPV のための熱転換のために必要な詳細な条件数定は、例えば、D. D. C. BradleyによるJ. Phys. D (Applie d Physisics) 20、1389 (1987) およびJ. d. Stenger Smith. R. W. LenzeG. We アンション・デオート アンドル・アン・マング させる切削に、必要に応じて、ションタ in ferric よる P o try m err. 3-0.....1 0.4.8 4.19.8 9 元に記し、 做されている。

フェニレンピニレン反は、10ノナメータから10マイクロメ ータの厚さが得られることが知られている。これらのPPV鮫は、 ごくわずなピンホールがみられる。PPV族は、約25eV(5 0 0 n m) の半導体エネルギーギャップを有する。前記エネルギ ーギャップは、強く、敵衆の空間温度に多少影響するとともに3 00℃を超過する外気温度で安定する。

所定の閾値を超過した活性材料は、余分な中間生成物の発生を 伴わない一行程の反応によりエリミネーション反応を容易に律連 させることを確保するポリマー前駆体のリーピンググループによ り、閾値の忍過を修正することができる。従って、例えば、直鎖 ジアルキルスルホニウムは、テトラハイドロチオフェニウムに変 換されることができる。

それ以外の適当な共役ポリマーの膜を形成する材料は、フェニ

レンである。

この材料は、生化学的に合成される誘導体である5。6 - ジハイドロキシンクロヘキサー1、3 - ジェンを出発物質として合成される。これらの誘導体は、ポリマー前駆体中の有機熔煤中に溶解された触以(反応開始剤)により重合が行われる。このフェーレン前駆体は、Ballard et al、J. Chem. Comm. 954 (1983)により詳細に記載されている。

ポリマー前駆体格核は、所定の称い下層上に稼い酸としてスピンコートされ、そしてその後頭例140℃から240℃の範囲の 加熱処理されて共役ポリマー(フェニレン)に転換される。

ビニル若しくはジエン単量体の共重合もまたフェニレン共ポリ マーを得ることができる。

それ以外の種類の共役ポリマーの展に必要とされ使用できる材料は、取り扱いにくい官能基を変化した主頼に結合すること、少なくとも一つ以上の構成要素が活性でない共宜合の構造中に共役ポリマーを含むことにより、溶液による加工あるいは溶解による加工のいずれかによる共役ポリマーである。例えば、以下のようなものが会まれる。

- (a) 4、4、-ジフェニレンジフェニルビニレン [PDPV] は、両方のビニレンの炭素がフェニレンリングにより置換されている。それは、輝い顧を形成できるように普通の存機熔媒に解ける。
- (b) 1、4ージフェニレンダフェニルビニレンと1、4ーフェ

上に大きい多量の共役ポリマー郎位を含まなければならない。

半導体エレクトロルミネセント層は、異なったパンドギャップあるいは多くの超類の低荷のパンドギャップのポリマー層からなる合成層から形成されている。前記暦は、例えば、電荷住入層により、高い温度の住入電荷が特定の部分のエレクトロルミネセント素子(EL)を除いて達成される層などである。合成暦は、連続して予め配設されまりマーにより組み合わせられ形成される。そのあとの暦が同様に以前に配置した暦を分解しないために、この場合には、スピン若しくはドローコーティングにより共役ポリマーが転換する過程で膜が移居しないように含れた共役ポリマーを前駆体として予め配置される。

図面の簡単な説明

本発明をよりよく理解するために、また如何して実施することができるかを表すために下記の参照図面とともに実施例を示す。

第1回は、下層の共役ポリマーの合成経路の概略を示す、

第2図並びに第3図は、本発明に係るエレクトロルミネセント 妻子の概略図、

第4図は、第2図並びに第3図に記載されたエレクトロルミネセント最子の出力を示すグラフ、

第5図並びに餌6図は、各々他の本発明に係る実施例の一般的なVSライト放射の統入量、電圧の強度とそを示すグラフ、

第7図並びに第8図はその他の発明に係るエレクトロルミネセント素子の出力を示すグラフである。

ニレンー1ーフェニルビニレンポリマーとPPVと類似物質であり、それぞれ一つあるいは両方のビニレンの炭素がフェニル基と 優換されている。それらは各々有機熔線に解け輝い膜として被収まれる。

- (c) 有機熔媒中に熔解可能であり、長い主線を有するアルキルである(アルキルはオクチルと等しいかそれ以上に長い)3-アルキルチェフェン(アルキルは、プロビル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブチル、オクチル、デテル、ウンデチル、ドデチルのいずれか一つ)溶融加工可能である。
- (d) 3-アルキルピロールは3-アルキルチオフェンと類似で あることが予想される。
- (e) ブチルよりも大きなアルキルを有する 2 、5 ージアルコキシー p ーフェニレッピニレン格解加工可能である。
- (() フェニルアセチレンは主領中の水素原子がフェニル基に置 換されたポリアセチレンの誘導体である。この置換は、材料の格 解による。

必要とされ使用可能なポリマーとそれによって所定の下層上 (電子注入接触層)に必要とされるポリマーからなる輝い均一な 原が容易に得られるように、他のポリマーを含む共役ポリマーが、 混合された混合ポリマーが使用される。

共役ポリマーの腹を形成するのに、そのような共ポリマーまたはポリマー混合物を用いる時、前記共役ポリマーの腹を二つ以上 併せたエレクトロルミネセントの活性部位は、共ポリマーあるいは、ポリマー混合物のパーコレイション開始物質と同じがそれ以

[实施例]

(**94** 1

第2図および第3図を参照しながらエレクトロルミネセント業子(EL)の構造を以下に規則する。

例えば、シリコンあるいは、ホウケイ数塩のガラスからなる的 1 mmの下層 1 表面の上方に、第1 の電子注入接触層 2 が形成される。電子注入接触層 2 は、約2 0 n mの厚さの腐を作るための仕切り環境によりアルミニウムを熱浸透させて形成される。前記仕切り環境は、輪郭を設定するためのパターンが用いられている。前記パターンは、縦の長さが正常が流で2 mmの関係を存むて形行に並ぶ幅 2 mmの一連の細長い小片の集合体からなる。アルミニウムによりなされる電荷注入接触層は、表面に違い酸化物層 3 を形成するために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は形成される。

第2の電荷注入接触層5は、PPV膜の上に金あるいはアルミ の表面上において輪郭を設定するための級の長さが15mmで2 mmの間隙を有して平行に並ぶ幅2mmの一連の糊長い小片から なるパターンが再び用いられている。第2の電荷注入接触層の厚 さは、20から30nmの範囲である。このようにして正孔注入 接触層は形成される。

> 眶荷注入接触層のうち少なくとも一つは、エレクトロルミネセ ント素子(EL)の垂直面から水平面への発光をなすために透明、 若しくは半透明であることが望ましい。このことは金、若しくは アルミニウムの層が30mm以下の厚さである時になされる。p pv暦の厚さが約200ヵmの強力なエレクトロルミネセント素 子(EL)の初期電圧は、約40ポルトである。電圧は、電場に 2×10 Vcm * 付与される。半透明の電極を通してなされ る電流密度2mA/cm²の発光は、通常の光学的条件では、肉 暇では見られない。 素子の出力は、周波数が100KHz以上の 時ごく弱い山力がなされる。この実証のエレクトロルミネセント 黒子 (El) のレスポンスタイムは、非常に短く、そして10マ イクロセカンドより速い。エレクトロルミネセント衆子(EL) を使用する時、空気中では、特別な用心をすることなく作用し、 機能低下の兆候はなにも示さない。

素子から出力された光は、格子モノクロメータにより光分解さ れ、シリコン光電池のセルに極渡され、室温20℃で計測された のち、低温下において、光学通路を有する低温保持装置で素子に 捕扱される。その結果を筑4図に示す。エレクトロルミネセント 菓子(ELY)、のスペックトリロスペーロットラーといい個別のモーツを有しい、ペー 6 9 0 nmから 5 0 0 nm (1.8 e Vから 2.4 e V) の範囲で発

エレクトロルミネセント歩子(EL)磨と関係のある機能の働 きの少ない電子往入層は、(非結晶あるいは結晶性)のカドープ 硅素、酸化膜を有するシリコン、純粋、若しくは変などの他の金 属を伴い合金を形成するアルカリ、若しくはアルカリ土類金属等 の金属が用いられている。また、『nタイプドープ』共役ポリマ ーの移い暦を、金属暦とエレクトロルミネセント集子ポリマー暦 からなる電荷往入控触層の間に入れることができる。

エレクトロルミネセント泉子(E L)層と関係のある機能の働 きの多い正孔柱入層は、インジウム/スズ酸化物、白金、ニッケ ル、パラジウム、黒鉛等の金属が用いられている。また、電気化 学的に重合されたポリピロール、ポリチオフェン等の『pダイブ ドープ からなるの共役ポリマーの趣い底を金属層と正孔住入扱 触層からなるエレクトロルミネセントポリマー層の間に入れるこ とができる。

前記材料は、以下のように当後することができる。すなわち、 白金のような融点が特に高い湿度金属を除いた殆どの金属は、蒸 発により妃設することができる。インジウム/猫の酸化物を含む 全ての合金は、D. Cあるいは、R. Fのいずれの場合にも使用 し配設することができる。

以下は、これらの材料を使った構造物の例である。

F 694 2 I

この例は、一連の下層ガラス層から構成される。

先ず最初に、透明なインジウム酸化物からなる所定の層は、抵抗 平が5×10 °Ωcmの透明なインジウム酸化物を形成し、イン ジウム様的には一般的に 0.1 nm/secで、一般に 2×10-4 mbagの圧縮酸素を付加しながらイオンピームのスパッタリン グを含む工程により下層上に配置される。

一般に単位面積あたり約50Ωの抵抗値の特定のシートには、 100 nmの厚さが付与される。そのような段では、可視部の光 学的伝道保設は、9.0%以上のスペクトルを有する。

> PPV膜は、例上に記載の方法により、インジウム酸化膜層の 上に配設される。アルミニウム接触層は、50mmの厚さを有す るように蒸発により最後に形成される。この構造は、インジウム 接触層に正の接続をするように働き、アルミニウム接触層には、 負の接続をするように働く。発光光は、インジウム酸化層を通過 する。

> この方法により、第5図並びに第6図に示すようにPPV層の 厚さ70mm、活性部位の厚さ2mmに構成される。物型的強度 は餌6回に示すよう業子の機能と光出力に関係する。

この構造の制作は、例2の最上部金属接触層に近似して行われ る。ここで、負接触層として機能する最上部接触層は、Agおよ びMgの合会を感触させることで形成した。慈胜は、Agおよび

Mgの砂末を、容器内で1:10のモル比で混合したものを加熱 して行われ、主として50mmの厚さの層が形成された。

Mgは、仕事関数が小さいので、負極の物質として用いるのが 望ましい。Agを加えて合金とするのは、ポリマー層に対する会 **瓜廖の固着を良くし、酸化を抑制するためである。この例におけ** る低流/電圧特性およびエレクトロルミネセント特性は、例2に 記録のものと略同じである。

F 674 4 J

素合金の層と、正極として機能するインジウム酸化物の層とで調 🔩 作される。グラス母材は、AlまたはCrを落散させて得られる 金属接触層が用いられる。アモルファス水素化ケイ素の層は、以 下に詳細に示す高周波加熱(RF)スパッタリングによって形成

RFスパッタリング装置は、2つの縁的を有し、液体窒素によ ってゲッタが冷却され、8cmの距離にあるほ的の母材に作用す る。チャンパは、5x10~mbarの基底圧力に設定される。 マグネトロンの標的は、厚さ3mmのn窒Siウェハ層に埋め込 まれる。ほ的は、サンブルに対して1乃至2時間プレスパッタリ ングを行うことで浄化される。このようにして用意された母材は、 厚さ3cmのCuおよびAlの基材温度が250万至300°C となるように加熱される。母材は、約6rpmで回転される。ス パッタリングのガスとしては、0.007乃至0.013mba

rの圧力で日,30%を含むArが用いられ、沈杁の間、連続的にチャンパに供給される。R下のパワーとしては、2Wの反射パワーを有する250Wのパワーが使用される。沈根率は、厚さ1μmのフィルムに対して1.5時間沈根を行う場合に、主として12nm/minである。

生成されたアモルファスSiは、赤茶色を呈し、遺放抵抗半が $5\times10^{\circ}$ 乃至 $5\times10^{\circ}$ Ω c m である(これは、2 つの Λ I パ に対して蒸散し、距離0. 25 m m、 ξ さ 3 m m の 2 つの層 間の抵抗値を測定することで得られた)。

PPVの暦は、例1に示したように、アモルファス水素化ケイ 素の層に加えられた。そして、これは、例2に示した手順でPP V暦に直接形成したインジウム酸化物層として型解された。

上記の手順を用いて制作された面積14mm。、水素化ケイ素の層の厚さ1μm、PPVの層の厚さ40nm、インジウム酸化物の層の厚さ250nmの構造物の結果を第7図および第8図に示す。第7図は、順バイアス(インジウム酸化物層を正極とする)をかけた場合の漢子の電流/電圧特性を示す。また、第8図は、電流に対する発光型の変化を示す。電荷の註入および発光は、約17Vより開始される。そして、この関値を越えた電流値の上昇は、例えば、第5図に示すように、水素化ケイ素の層がない場合に比較して極めて大きなものである。

この形状の構造物は、逆パイナス(水素化ケイ素接触層に対し てインジウム酸化物層を負極とする)をかけた場合に、弱い電子 発光を示す。 従って、順パイナスをかけることが望ましい。

平面より垂直に放射させるため透明または半透明とするべきであるが、それは柔子の平面内からの放射が要求される場合以外には 必ずしも必要なものではない。

製造される電子発光素子のサイズの上限は、スピンコーティングされる母材のサイズによって決定される。例えば、この方法によって、直径 1.5 cmのシリコンウエファのコーティングが行われる。さらに、広範囲のコーティングを行うためには、ドローコーティングの技術が用いられる。この方法は、平方メータの範囲を有する結合ポリマーからなる電子発光素子の製造に適したものである。

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

PPVを含む結合ポリマーのいくつかは、少なくとも、非常に高い温度で蒸散させる金属層の沈積、または、活性電気光学域に限定されるフォトリングラフィの工程で得られるアモルファスシリコン層の沈積のような前工程に対して耐性を有する。PPVの場合、母材にブリカーサポリマーを用いる方法では、スピンコーティングまたはドローコーティングのいずれかによるのが適当であが、結合ポリマーと電子発光素子のタイプによって、スピンコーティング、ドローコーティングおよび容融工程が母材上に結合ポリマーを沈積するのに要求された。

電子発光素子は、電子発光効果を用いる種々の用途に適用される。従来より、半期休LEDに用いられる。また、液晶にも用いられる。電子発光素子は数多くの特性を有しており、他の液晶にも好適に適用される。

電子発光素子は、液晶表示器に対して光放出を行い、これによ

[**9**4 5]

例4に示す構造物の最上屋であるインジッム酸化物屋は、半透りのAuまたはAlと図を換えられる。構造物の最上層は、厚さ約20nmからなる電子発光を示す層として成形される。これらの業子は、上述した各例と同様の特性を示す。

例4の製造方法は、例2および例3に示した接触層にも適用することができる。

シリコン/水業層およびインジウム酸化物層を形成する方法に「perse」として知られる方法がある。シリコンの場合、これは、シランのグロー放電と蒸散を含む。インジウム酸化物層の場合、他の可能性として、移頭インジウム酸化物を用いることが考えられる。これは、ここで用いているインジウム酸化物に電気的特性が非常に近似している。制作方法は、落散、RFおよび直流スパッタリングを含む。

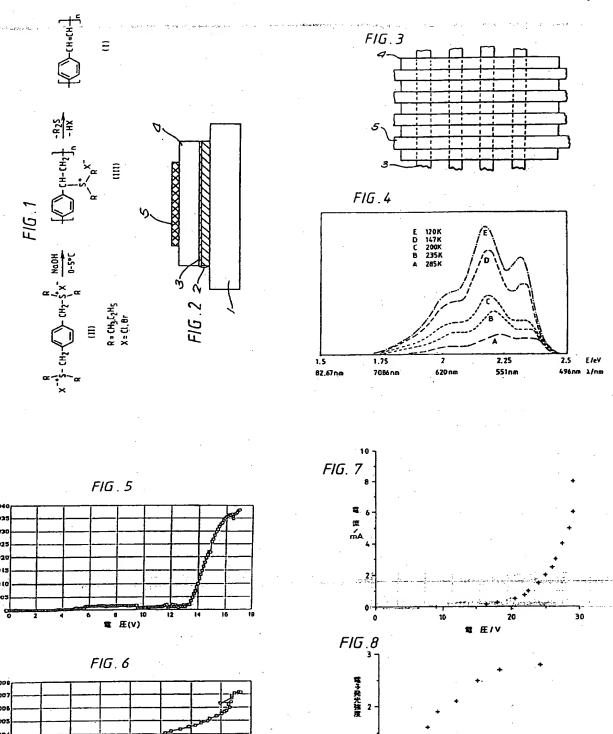
電荷注入接触層の厚さの選択は、用いられる沈積技術と、接触層における所望の光学的透明度によって決定される。電荷注入の容易性は、電荷注入接触層を合成層として構成することで地違される。この合成層は、正礼および電子を失々注入することで散化 園元結合したポリマーの和展層を用いるとよい。これらの特別な 重合層は、活性状態の電子発光ポリマーと同様と思われる。このような物質をドープする方法は、この分野においては良く知られており、「伝導ポリマーハンドブック」(ティ、ジェイ、スコッティム(T. J. Skotheim))に良く客かれている。

用途によっては、少なくとも1つの電荷在入姫触層は、乗子の

って視覚が拡張される。さらに、広面観の電子発光来子は、広面間の旅器が遭遇するをはれる。では、大レビジョンやの旅器を変にされてきる。電子発光来子は、テレビジョンやコンピュータ表示器のように、マトリックス方式の表示器に対して特に好ある。マトリックス方式の通路との選び、中海である。マトリックス方式の通路とは、日本の一般である。第一年の一般では、一方のは、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のでは、「大阪では、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは

産業上の利用分野

最後に、光学繊維あるいは、顔原の凹凸を有するエレクトロルミネセント素子(EL)を能率的に光学結合させて光情報を活用すべく、所定の下層上に直接組み合わせることにより光通信に活用される事が予想される。類似の記事として日本のインハラサトンにより1989年7月の『Optical Information Processing』の8ページから14ページの記載がある。



0015 .0020 電流(A)

And the state of t

Litablinistre of surdety artists as mean recommendation and active and special posts and active artists as means and active artists are active as active artists and active artists are active artists and active artists and active artists and active artists are active at a substant and active artists are active at a substant artists are active at a

In potential Commission is adjusted (Commission has not selected in the application)

p.l.c.!

p.l.c.!

7 December 1988

see the whole document
(cited in the application)

A Japanese Journal of Applied Physics,
volume 21, no. 6, June 1982.
(Tokyo, FF),
K. Kojima et al.: "Electroluminescence in polyethylans terephralate (PET)1. impulse voltage", pages 860-864

see the whole document

A US. A. 3621321 (D.F. WILLIAMS et al.)
16 November 1971
(cited in the application)

A Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1983, (Letchworth, Herts., GB),
D.G.M. Ballard et al.: "A biotech route to polyphopylene", see pages 354-955
(cited in the application)

The second country of the second second

国 縣 訓 査 報 告

SA 36095

M. DANIELS

This cases fain the points hands togethery relating to the protest described and to the observationant inequalities of the contract of the con

From termina and a mark report	Projection	Pares Sarring A		
US-A- 4672265	09-06-87	JP-A- JP-A- JP-A-	61037887 61037888 61037889	22-02-86 22-02-86 22-02-86
EP-A- DZ94063	07-12-88	JP-A- US-A-	1152419 4923288	14-06-8! 08-05-91
US-A- 3621321		None	ing fa mili as in	Lagre Recog
arabite seedi	the page of the section of the secti		g stert a sa	, in a steel wild
•				
			•	
•	•			

第1頁の続き

動Int. Cl. 5 歳別記号 庁内整理番号 H 01 L 33/00 A 8934-4M

@発 明 者 パローグス ジエルミー ヘンリー

②発明者 ブラッドリー ドナル ドナッ

の出 願 人 ケンブリッジ キャピタル マ ネージメント リミテッド

勿出 願 人 リンクスペイル リミテツド

アメリカ合衆国、ニユーヨーク00516 コールド スプリング バ ーソネイジ ストリート 11

イギリス国、ケンブリツジ シービー3 0 デイー 5 チヤーチル カレツジ (無番地)

イギリス国、ケンブリツジ シーピー 1 2ジエーピー ステーション ロード 13

イギリス国、ケンブリツジ シービー2 1テイーエス トリニテ イー レイン ザ オールド スクールズ (無番地) 【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成9年(1997)10月14日

【公表番号】特表平4-500582

【公表日】平成4年(1992)1月30日

【年通号数】

【出願番号】特願平2-506028

【国際特許分類第6版】

H05B 33/14

C08G 61/02 NLF

C09K 11/06

H01L 33/00

(FI)

H05B 33/14 C08G 61/02 NLF C09K 11/06 2

0380-3K

NLF 9042-4J Z 9636-4H

H01L 33/00

A 7809-2K

手 続 禮 止 3

\$9000 (25,500 40.5 ft) 5,000 - \$000 (10.0 m) 10 m/2 **黑成 9年-4月18日**, 10 2

特許庁長官職

2. 補正をする者

特許出版人との関係 特許出版人

生 所 イギリス国、ケンブリッジ シービー1 2 フェービー ステーション ロード 13

名 称 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジー リミテード

3. 代 理 人

住 所 東京都族谷区代々大2丁目 1 巻 1 号 新宿マイスタケー16階 (〒151)08 3320-1353

氏名 (7768) 井理士 千 集 削 宏麗

4、 補正命令の自付 - 自 - 発

5、神正対象書類名 閉钿書

補正対象項目名 「鬼明の名称」、「発明の説明」ならびに

「新来の範囲」

明 報 を

発明の名称

エレクトロルミネセンス案子

発明の説明

技術分野

本発明は、エレクトロルミキセンス(E L)素子に関し、一層詳細には、発光 層が単感体であるエレクトロルミキセンス(E L)素子に関する。

発明の背景

エレクトロルミネセンス (BL) 素子は、電界の影響により発光するよう構成されている。このように使用される半導体における範題的過程に対する一般的な作用は、半導体の相対する電極から半導体に定入される電子。正孔対の放射結合を適して行われる。その一例を挙げると、だりウムとリン、および間様な皿族ーV族の半導体を基礎とする発光グイオードがある。

これらの煮了は、効果的且つ広報園に利用されているものの、その大きさが非常に敬小であるために大きな領域を有する国面に使用するに勝しては、困難を伴うばかりか不起資でもある。

大きな領域を有する画面への使用が可能な代替品の材料は級種類が知られており、無機半準体の中、2 m Sに最も多大な努力が向けられた。この系は無視できない実用上の欠点、第1に信頼性が乏しいという問題が存在する。前面 Z m S に係るメカニズムの一隅は、強電界下において、半導体を通って一種のデャリヤが加速されることにより、放射発光によって緩和する半導体の局部的励起が生じることであると考えられる

有機材料の中、アントラセン(anthracene)、ペリレン(pery lene)、そしてコロネン(corotene)のような単体方面族分子(s imple arcmatic molecules)がエレクトロルミネセン

特許了

スを示すことが知られている。

これらの材料の実用上の間距点としては、2mSと同様にそれらが信頼性を欠くばかりか、これらの有線圏と電流注入電径圏(current-injecting electrode layers)との接合が困難なことである。

有機材料の昇単などの技術は、得られる層の硬度が低く、再結晶傾向が強いという欠点がある。

· 労香集化合物に奸趣なラングミュアープロジエット嘉者などの技術は、陳の品質の劣化、能動物質の希釈、さらには、製造コストの高度を招く。

アントラセン(anthracene)を利用したエレクトロルミネセンス素 干は、米国特許3.621。32)号に関示されている。この素子は、多量の電力を消費し、且つ低ルミネセンスであるという不都合を有している。

改良された業子の提供を試みるべく、米値特許4.672,265号には、発 光層を2番からなる構造としたエレクトロルミネセンス(EL) 葉子が記載され でいる。

しかしながら、前記2層構造に用いられる物質は、原途の不都合を有する有理 材料である。

発明の関系

本発明は、前記の不都合を未然に心証するか、若しくは少なくとも前配不都合 を低減化することを可能とするエレクトロルミネセンス (EL) 素子を提供する ことを目的とする。

本発明は、少なくとも一種の共役ポリマーからなる高密度で譲贈からなるポリマー腹形状の半導体層を含むエレクトにルミネセンス素子を設供するものであり、第1接触層(first contact layer)は、半導体層の第1の表面と接上、第2接触層(second contact layer)は、半導体層の第1の表面と接上、第2接触層(second contact layer)は、半導体層の第2の表面と接する。半導体層のポリマー膜は第2接触層を第1接触層に対して正にするように半導体層を介して第1および第2の接触層に電界をかけると電荷キャリヤ(charge carriers)が半導体層に注入され

ウムである。

さらに別異の実施例では、共役ポリマーはPPVであり、接触層の一つは非品 質シリコンからなり、他方の接触層は、アルミニウム、金、マグネシウムー銀合 金、酸化インジウムからなる群のうちから選択される。

これらの実施例は、第1接触層あるいは第2接触層のうちのいずれかを募版に 機関し、PPVの標層を付与し、そして、その上に前記機層されなかった接触圏 を発展することによって譲渡される。

好適には、ポリマー酸は、軽ね1 Cナノメータ (n m) から5 マイクロメータ (μ m) の範囲の均一な序さを有し、共役ポリマーは1 エレクトコンポルト (e V) がら3. 5 エレクトロンポルト (e V) の範囲で半導体パンドギャップを有する。その上、ポリマー膜の電界発光領域における共役ポリマーの割合は、接内に存在する共役ポリマー中での環境診動の漫議関値を達成するのに十分である。

本発明の第2の総様によれば、少なくとも一種の共役ポリマーから成る際の港 密な豊合体膜の形状の半導体層を、前閣体ポリマーの薄膜をポリマー専膜として 基板上に付着させ、次に付着した前閣体ポリマーを高温に加熱して共役ポリマー を生成する工程によって基板上に付着させ、第1の接触層の薄膜を前記半等体層 の第1の表面と接して設け、そして、第2の接触層の薄膜を前記半等体層の第2 の表面と接して設けるエレクトコルミネセンス業子を製造する方法であって、ポ リマー駅が、第2の接触層を第1の逆接層に対して至にするように前記半等体質 と接した第1及び第2の接触層部に電界をかけると、電間キャリヤが半等体層に 近入されて、半等体層から発光がはされるように下分に振い速度の外部電音キャ リヤを有していることを特徴とするエレクトロルミネセンス表子の製造方法が決 供される。

共役ポリマーとは、ポリマーの主骨格に拾って非極在の電子系を有するポリマーを意味する。非極在化したの電子系は半等体特性をポリマーへ付与し、そして、ポリマーの骨格に拾って高い多動度を有する誰と真の電荷キャリヤを摂持する ゆ力をポリマーに付与する。

そのようなポリマーは、例えば、R. H. フレンドによう、Journal

、半導体層から発光がなされるように十分に低い過度の外部電荷キャリヤを有していることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子が提供される。

本発明は、当該発明者によりなされた、好適な快放層から電荷キャリヤ(charge carriors)がエンクトロルミネセンス業子に注入されること より発光することを応用した共役ポリマーからなる半導体に発見の基礎をおいて いる。

表役ボリマーを和自体は知られている。例えば、それらは、光学変調器(ロフtical modulator)に用いられることが欧州特許出願第0294001号で検討されている。この場合には、第1の電極と第2の電極の間に位置する変調構造の触動屋(active layer)に立れている。光学変調効果を発生させる能動屋(active layer)に空間電荷領域を形成するために、一つの電板と能動屋(actlve layer)との間に建緑層(jrslsling layer)を設けることがある。そのような構造では、電子の空孔(charge space)が存在するためにその原域が発光に寄与する電子一正孔対(61eclor—hole pairs)の構成を妨げるため、エレクトロルミネセンス素子には不向きである。いずれにせよ、欧州特許出版第029く061号のエレクトロルミネセンス素子では、光学変調効果がそれによって破壊されるので、全く認定しくない。

本発明に係る美子において、共役ポリマー(Coniugated Polymer)はポリ(pーフェニレンピニレン)であるのが好をしく、第:の軽荷注、入技触層(first charge Injection contact layer)は、一刻の表面に健い酸化物層が形成されたアルミニウムの機構からなり、半導体層の第1の表面は耐起酸化物層と振し、第2の種荷注人技触層(seccrd charge injection contact layer)はアルミニウムまたは金の海層である。

他の変統例では、共化ポリマーはPPVであり、第1要駐閥(first contact layer)がアルミニウム、差しくはマグネシウムと銀の合金で、第2接起履(second contact layer)は、酸化インジ

of Molecular Electronles4 (1988) Janua ry-March, No. 1. の37ページから46ページで触ばされている。

本発明の基礎となるメカニズムは、以下のとおりである。すなわち、正の接触層は、ボリザー頭に正の電荷キャリヤを注入し、負の接触層は、ボリマー膜に負の電荷キャリヤを注入し、負の接触層は、ボリマー膜に負の電荷キャリヤを注入する。原記電荷キャリヤは、結合して気射的に開坡する電荷対を形成する。これを追成するために、正の接触層は高い代事関数を有するように進択するのが好ましい。 はって、負の接触層は、電子注入材料、例えば、ボリマー半導体層とを控し、金属あるいはドーブ半導体(a doped semiconductor)のような電子注入材(electric—injecting material)から無成され、回路を介して外部間位を印加することによって負電位を生じる時、電子のボリマー半導体層への注入がなされる。正の接触層は、例えば、金属やドーブ半導体(a doped semiconductor)のような正孔注入材料(nole—injecting material)から構成され、ポリマー半導体層と接触し、外部電位を印加することによってポリマー半導体に対し正にされた時に、ポリマー半導体層に一般に正孔と呼ばれる正の電荷が注入された。

所望のエレクトロルミネセンス(電界発光)を生ずるためには、ポリマー感は 非発光性再結合の中心として作用する欠陥が実質的に存在しないことを必要さす る。そのようは欠陥はエレクトロルミネセンスを妨げるからである。

所謂、"最密な"ポリマー集とは、実質的に空間が健康されたポリマー膜を怠 弦する。

少なくとも一つの接触層は、電子注入材(electric—injecting material)に加えて、電子対正孔のEL層への往入比を制御し、且つ放射崩壊が接触層の電子性人材(electric—injecting material)から離れて生じることを確実にするのに役立つ材料、好ましくは有機材料を含むことが可能である。

共役ポリマーの限(the film of conjugates rel

ymer)は、好適には、一種類の共役ポリマーあるいに、共役ポリマーを含む 単一コポリマーから構成される。またあるいは、共役ポリマー(coniuga ted polymer)からなる膜は、共役ポリマー、またはコポリマーと別 の適当なポリマーとの混合物から構成されることも可能である。

さらに好適なポリマー膜の特徴は以下の通りである。

- (1) ポリマーは酸素、湿度、温度の上昇に対して安定である。
- (ii) ポリマー腺は下地層との間の良好な被着性、温度工昇および圧力圧迫を原 因とする亀殺の発生に対する阻止能力並びに構み、膨張、再結晶あるいは他の形 質変化に対する抵抗性を有するべきである。
- (ii) ポリマー級は、例えば、高結晶性と高触点により、イオン/原子参助工程 に対して回復性があるべきである。

次に、本発明に係る実施例の一例を、図面を容順しながら記述する。 共役ポリマー酸は、好趣には、下記構造式のポリ(pーフエニレンビニレン) [PPV] であり、下記構造式において、フェニレンリングは、必要に応じて各 4独立してアルキル基(肝通にはメチル基)、アルコキシ基(肝通にはメトキシ 基若しくはエトキシ基)、ハロゲン(好逸には塩素若しくは臭素)またはニトロ

のなかから選択され置換される。

これらの代用多項系もまた前記フェニレンリングに関して説明した種類の一あ るいはそれ以上の数の微検薬を有することができる。

(ii) フェニレンリングをフラン環などの複素母系に登換することによって得ら on planting a falled れる、以下のような構造を示すポリマー。

前記のとおり、上記フラン環もフェニレンリングに対して先に述べた程録の一 あるいはぞれ以上の数の置換盤を有してもよい。

(iii) 各々のフェニレンリング(若しくに上記 i あるいは ii において絶明した他 の現系の つ)に結合したビニレン部分の飲を増やすことによって得られる以下 のような構造を示すポリマー。

$$\{C_{M}: C_{M}\}^{\frac{1}{2}}$$

(3)

ポリ (p-フエニレンビニレン) から誘導されるその他の共役ポリマーもまた 、本発明に係るエレクトロルミネセンス(EL)粱子のポリマー膜として使用さ れるのに通している。

以下にそのような誘導体の典型的例を示す。

(i) 構造式 I のフェニレンリングを積合環系に置き換える、例えば、フェニレ ンリングをアントラセンあるいはナフタレン環系に関換することによって得られ る、以下のような構造を有するポリマー。

前記構造式において、yは2、3、4、5、6、7を示す。

同様に、これらの瑛秀は前記積々の智快基を有してもよい。

これらの種々の異なるPPV誘導体は、異なる半導体エネルギーギャップを有 する。このことは全可視スペクトル部に渡って異なる故長で発光するエンクトロ ルミネセンス男子を構成することを可能とする。

共役ポリマー農は、溶液加工または溶融加工が可能な「前組体」よりマーを化 学処理および/または熱処理することによって製造することができる。使者の前 駆体ポリマーは引き続いて脱機反応によって共役ポリマーに転化する前に精製ま たは所望の形状に前処理することができる。

前記の各種のPPV誘導体膜は、適当なスルホニウム前駆体を使用することに より同様の方法で導面性基板に付着することができる。

一般に、スルニニウム塩前堅体(Ⅱ)よりも有機溶媒に対する溶解度が高いポ リマー前站体を用いるのが有利な場合がある。アルコキシ甚(通常メトキシ)あ るいは、ピリジニウム器のような銀水性の低い器によって前駆体中のスルホニウ ム部を置き換えることにより有機容謀に対する溶解度を高めることが進成できる

代表的には、ポリ (フエニレンビニレン) の膜は、男 ! 図に示されるような反 必図式に基いた方法により、導電性差板上に付着される。スルホニウム塩単量体 (11) は、水溶液、水エタソール混液、若しくはメタノール中で削駆体ボリマー (用)に合成される。そのような前駆体ポリマー(面)の溶液は、ホトレジスト 処理のために半導体産業で用いられている一般的なスピンーコーティング技術に より得電性基板上に付着することができる。次に、得られた耐軽体ポリマー(頁)腹は、通例200℃から350℃の温度に加熱処理してポリ(フエニレンビニ レン) (1) に転化される。

事員体(目)。の化学合成、その前駆体(目)への重合。そしてPPVへのため の熱転化のために必要な詳細な条件は、文献、例えば、D. D. C. Bradl cymrs. Phys. D (Applied Physics) 0.270023. 89 (1987) #320 J. D. Stenger Smith. R. W. Len

z さ G. WegnerによるPolymer、30、1040 (1989) に記載されている。

ポリ (フェニレンビニレン) 譲は、10mから104mの厚さで得られることを見出した。これらのPPV譲は、ごくわずなピンホールしかみられない。PV裏は、約2.5 eV(5.0 u n m)の半線体エネルギーギャップを有する。

従って、例えば、n - ジアルキルスルホニウム成分をテトラヒドロチオフェニ ワム成分に置き換えることができる。 直輪ジアルキルスルホニウムは、テトラヒ ドロチオフェニウムに置換可能である。

それ以外の通当な共役ポリマーの腹を形成する材料は、ポリ(フェニレン)で ***

この材料は、5、6ージヒドロキシンクロヘキサー1、3ージエンの生化学的 に合成される誘導体を出発物質として整定することができる。これらの誘導体は 、ラジカル関始制を使用することによって重合して単一溶媒に溶ける前駆体ボリ マーとすることができる。このボリ(フェニレン)の製造は、Ballard et al、J. Chem. Comm. 954 (1983)により評細に企動さ

乗りマー前駅体溶液は、導電性基板上に薄い膿としてスピンコートされ、そしてその後週例140℃から240℃の範囲で熱処理されて共役ボリ(フェニレン)ボリマーに転換される。

ビニル若しくはジェン単量体を用いる共乗合もまたフェニレンコポリマーを得るように行うことができる。

それ以外の無額の共役ポリマーの駅に必要とされ使用できる材料は、主共役役に結合した巨大な網線器の存在によって、あるいは、少なくとも一つ以上の成分が建共役である共重合の構造体に共役ポリマーを含むことにより、溶液による加工のいずれかによる共役ポリマーである。例えば、前者の側には以下のようなものが含まれる。

(a) ボリ (4、4' ージフェニレンジフェニルビニレン) 【PI)PV】は、河

半導体エレクトロルミネセンス層は、異なったパンドギャップおよび/または 多くの電荷様を含むポリマー層を有する複合層として形成されているので、例え ば、電荷法人層からエレクトロルミネセンス条子の領域内への注入電荷の集中が 逆成される。複合層は、ポリマー層の連結新出立よって形成することができる。 種*の膜がスピン若しくはドコーコーティングにより共促ポリマーに前駆体の形 で付着される場合、共役ポリマーへの転化工程によって置が客解しないようにさ れるので、その後の層をこの先に付替された膜を溶解することなく同様に付与す ることができる。

図面の寄単な説明・

本発明をよりよく理解するために、また如何にして実施することができるかを 示すために遂付四面とともに実施利を示す。

第1回は、共役ポリマ…を配設するための反応図式を示す図であり、

第8回並びに第3回は、本発明に係るエレクトロルミネセンス素子の鉄路図で また

第4回は、第2回並びに第3回に記載されたエンクトロルミネセンス点子の発 やありた気はグラフ

第5 図並びに第6 図は、本発明に係る性の実施例に係るエレクトロルミネセンス素子の大々電流対策光、および出力独立対印加電圧を示すグラフでおり、そし

第1回並びに第8回は本発明のさらに他の実施制に係る電流出力と電界発光値 住を示すグラフである。

好ましい実施機様の説明

(実施例)

勢と図および第3回を参照しながらエレクトロルミネセンス(ELL)業子の構造を以下に設明する。

ガラス基板、約1mmの石英または、例えば、ホウケイ酸塩ガラス1の上面に

8

方のビニレンの皮素がフェニレンリングにより置換されているアリーレンビニレンボリマーである。それは、海い顔を形成できるように普通の有機溶媒に繋ける

(b) ポリ (1、4-ジフェニレン-1-フェニルビニレン) とポリ (1、4-フェニレンジフェニルビニレン) ポリマーはPPVの類似物質であり、それぞれ 一つあるいは両方のビニレンの要素がフェニル巻と置換されている。それらは各 々有機溶媒に溶け、

キャストまたはスピン故覆されて薄膜となる。

- (c) ポリ (3 アルキルチオフェン) ポリマー (アルキルは、プロビル、ブチル、ベンチル、ヘキシル、ヘブチル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル 等のいずれか一つ) は台西の有機溶媒中で溶液加工可能であり、また、長いアル キル序列 (アルキルはオクテルと等しいかそれ以上に長い) は溶散加工可能であ
- (d) ポリ (3 アルキルピロール) ポリマーはポリ (3 アルキルチオフェン) ポリマーと類似であることが予想される。
- (e) プチルよりも大きなアルキルを有するポリ(2、5ージアルコキシーDーフェニレッピニレン)ポリマーは終常加工可能である。
- (f) ボリ(フェニルアセチレン)は主動中の大索原子がフェニル系に配換されたボリアセチレンの誘導体である。この医験によっては、材料は可溶性にされる

ポリマーの必要とされる処理可能性とそれによって導電性基拠とに必要とされる表リマーからなる薄い均一な膜が容易に得られるように、他のポリマーと共役 ポリマーが混合された混合ポリマーが適している場合もある。

共役ポリマーの腹を形成するのに、そのようなコポリマーまたはポリマーブシンドを用いる時、 町紀共役ポリマーの裏を組み入れるエレクトロルミネセンス素子の活性部位に、 ロポリマーあるいはポリマーブレンドのパーコレイションしい 合値と同じかそれ以上に大きい多量の未役ポリマー部位を含まなければならない。

第1の電荷住入接触層2を形成した。電荷住入接触層に、約20 nmの厚きの層を作るためのシャドウマスクを介してアルミニウムを熱器者させて形成した。前記シャドウマスクを使用して幅2 mm、開放2 mmをよび長さ15 mmの一連の平行に此な場合はであるパターンを形成する。得られたアルミニウム電荷往入接触層を次に違い表面放け物層3を形成するために空気にさらした。このようにして電子住入接触層を形成した。

25mlのメタノールにつき1gのボリマー後度PPVの前駆体メタノールを 制記の結合基度にスピンコーティングした。これは、結合基板の全表面にボリマ 一容技を整布し、次にその上面を水平に保持して5000r.p.m.までの速 度で始の回りに回転することによって速成された。次に、得られた基板とポリマ 一前駆体層をパキュームオープンで300℃の過度で拡熱した。この加熱処理に よって、前駆体ポリマーはPPVに変換された。得られたPPV其4は100か 6300元mの息きであった。必要最低限の限の厚きを限のコンダクタンスによって役定し、下限は20nm程度である。しかしなから、好ましい厚さの範囲は 20nmから14mの範囲である。

次に、京2の電荷注入接触層5が、PPV版の上に会あるいにアルミニウムを 無着させて形成される。シャドウマスクを再放使用してPPV版の表面上にパケ ーンを形成し、福2mm、開聯2mm、長さが13mmの平行に並ぶ一連の組長 い小片を消1の電荷注入接触層に直角に回転して形成した。第2の電荷注入接触 層の厚さは、20から30mmの範囲であった。このようにして正孔注入接触層 を移成した。

電同性人長触器のうち少なくとも一つは、衆子の表面に単国にエレクトロルミスセンス(EL) 業子から発光をなすために透明、若しくは半透明であることが登ましい。本実施例では、このことは会、若しくはアルミニウムの層が36mm以下の厚さである時になされる。PPV層の厚さが約200mmの素子に関し、発療性人および施力なエレクトロルミネセンスの発現に対するしきい電圧は、約40年水よのある。この電圧は、2×10°Vcm のしきい色界を印加する。素子の出力は、100KH2までの過波数にはほとんど依存しなかった。この

q

ことはエレクトロルミネセンス (EL) 集子の応答時間が非常に短く、そして I コマイクロセガンドより速いことを示している。エレクトロルミネセンス (EL) 衆子を使用する時、特別な用心をすることなく空気中で作用し、機能低下の非像はなにも示さなかった。

条子から出力された光は、格子モノクロメータにより分光され、シリコン光起 電力のセルで検出し、計画は、空風20℃で、且つ、低温下において、光学通路 を守する低起保持披賀に架子を保持して行った。その結果を第4図に示す。エレ クトロルミネセンス (BL) 架子のスペクトルは、ピークが温度によってその位 歴をわずかにシフトして0、15eVだけ異なって690nmから500nm (1.8eVから24eV) のスペクトル範囲で発光することを示している。

エレクトロルミネセンス(EL) 業子類と比べて低い仕事関数を有するので電 f注入接触層は、(非島質あるいは結晶性)のホードープシリコン、酸化駅を有 するシリコン、純粋、若しくは全などの他の金属との合金であるアルカリ、およ びアルカリ土類金属類である。また、「n形ドープ、共役ポリマーの傅昭を、金 属層と電界発光ポリマー層との間に介在させて電子法入接触層を形成することも

エレクトロルミネセンス (EL) 素子と比べて高い仕事関数を有するので正礼 注入層として用いられるのに避した他の材料は、インジウム/スズ酸化物 (可視 スペクトル部で透明である)、白金、ニッケル、パラジウム、および黒鉛である 。また、取気化学的に重合されたポリピコール。ポリチオフェン等の"p形ドープ" 井役ポリマーの毒媒を金国層と電界を光ポリマー扇との間に入れることによって王孔注入層を形成することもできる。

制記材料は、以下のように付与することができる。すなわち、自会のような般点温度が特に高い会属を除いた全ての会属は、森姿により付着することができる。インジウム/観の酸化物を含む全ての合金は、DCあるいはRFスパッタリング括および電子ピーム森着法を用いて付着させることができる。非路費シリコンの付着はシリコンとホスフィンなどのドービング利との混合物からグロー效電付着法によって行うことができる。

マグネシウムは、仕事関数が小さいので、負種の材料として用いるのが望まし い。銀を加えて合金とするのは、ポリマー層に対する金属膜の挟触性を良くし、 酸化に対する耐性が改善される。この例における電流/電圧特性およびエレクト ロルミネセンス特性は、実施例とに記載のものと類似していた。

(実施例 4.)

これらの構定体は、負の電極として作用する非品質シリコン 水業合金層及び 正の電極として作用する酸化インジウムを用いて製造した。アルミニウムまたは クロムの蒸穀金属接触層を有するガラス基板を使用する。次に、素品質シリコン 一水素膜を以下に詳細に説明する高層設加熱(RF)スペッタリングによって付 着させた。

使用するRFスパッタリング装置は二つのターゲット及び核体度実体却ゲッターを有し、8cmのターゲット一基板間隔で操作される。処理窓は5x10°°m barのペース圧力である。マグネトロンターゲットに3mmの厚さにェードーンS1ウュハ層を担持させる。試料を付着させる前に1~2時間予備スパッチリングすることによってこれらのターゲットを浄化する。上紀のようにして製造された基板を、3cmの厚さのCu及びA1基板の温度が250~300℃になるように放射加熱する。基板を約6 г. р. m. で回転する。使用するスパッタリングガスはC、907~0、013mberの圧力において30%のH、を含むArであり、煮着の間遮鏡して処理室に遅す。使用するRF出力は2Wの区射出力を有して250Wである。付着速度は代表的には12mm/分であり、この場合1μmの膜圧に対し1、5時間の付着時間を要する。

次に、非品質シリコン=水素層は、上記実施例」に配載したように、PPVの 個を付与し、引き競き実施例とで組載した呼吸を用いてこのPPV層の上に底板 10

以下は、これらの材料を使った構造物の例である。

「実施例2」

この実施例の構造物は、一連のガラス基板上の層として付着される。まず、導 電性であるが透明な酸化インジウムを酸素の存在下にインジウムターゲットから イオンービームスパッタリングする方法によって基板上に付着させた。

代表的には2x10 mbarの輸業圧力の存在下に代表的に0.1 nm/砂の付着速度でのインジウムターゲットからのイオンービームスパッタリングによって、代表的に5x10 mcを対抗率を有する表現な酸化インジウムの良が形成された。代表的に、100 nmの厚さによって単位面積当り約500の比シート抵抗が与えられる。そのような課は可視スペクトル部において90%より好ましい光学表過係数そ有している。

次に、PPV層を上記実施例1に記載した手順を用いて酸化インジウム層上に付着させる。 最後に、アルミニウムの上部接触層を代表的には50 nmの厚さに 蒸着によって付着させる。この構造体を保作すると、酸化インジウム接触層が正の按触層として、及びアルミニウム接触層が負の接触層として機能する。発光は 酸化インジウム層を通して見られる。

このようにして構成された、70 nmの厚さのPPV層を育する構造体の結果 を第5 関及び第6 図に示す。発光に過速する電流のしさい値は第5 図において約 : 4 Vであることがわかる。条子の分光的に総和した光出力の強度の変動を第6 図に軽流の関数として示す。

「卖旅例3」

この構造体の製造は上部金属強独層までは上記実施例とと同じである。本実施 例では、鎌着によって銀とマグネシウムとの合金を付着させて、負の接触層とし で作用する上部装触層を形成する。読者は1:10のモル土の銀及びマグネシウ ム粉体の混合物をボート中で加熱することによって実施され、代表的に50nm の厚さの裏が付着された。

数化インジウム層を付着させた。

上記工程を用いて製造した面積14mm²、シリコン 水集層の厚さ1μm。 PPV層の原さ40nm及び酸化インジウム層の厚さ250nmの構造体に関して厚られた結果を第4回及び第6図に示す。第4回送上版ベイナス(酸化インジウム層が正)における素子の電流素電圧特性を、また第6回に電流に対する総利 光出力が変動を示す。電荷注入及び発光は約17Vで開始され、本実施例の場合 抵抗性のシリコンー水業層が存在するために、このしきい量を越えた電流の上昇 は、例えば、第5回に示すように、そのような層を有しない構造に見られるより なだらかである。

また、この種の構造体は逆パイアス(シリコン-水素接触層に対して酸化イン ジウム接触層が負)においてより弱い電界発光を示した。しかしながら、期パイ アスで操作するのが好ましい。

「実施例5」

最上層である酸化インジウム層を、半透明のAuまたはA」と関き換えたことを除いて、実施例4におけるように製造した。最上層を、厚さ約20 nmの厚さとしてなる構造物は電子発光を示す層である。これらの素子は、上述した各実施例と同様の特性を示す。

東遊例 4 の製造方法は、装施例 2 および実施側 3 に示した接触層にも選用することができる。

シリコン/水栗眉および酸化インジウム層を付給するためのそれ自体公定の他 の方法がある。シリコンの場合、これは、シランのグロー放電と蒸機を含む。作 新方法は、蒸篭、RFおよび直流スパッタリングを含む。

電荷注入接触層の厚さの選択は、用いられる付額技術と、接触層における所景の光学的透明室によって決定される。電荷注入の容易性は、電荷注入接触層を状合盤として構成することで改善される。この放合層は、正开および電子を失々注入するための酸化および還元其役ポリスペの藻級層を含有する。これらの特別な 共役ポリマー層は、活性状態の複異発光ポリマーと同様であってもよい。このよ

11

うな物質をドープする方法は、この分野においては良く知られており、「帰職性 ポリマーハンドブック」(ティ、ジェイ、スコッテイム(T. J. Skothe tm))に食く春かれている。

少なくとも一つの電荷社人接触局は、東子の単値に垂直に発光させるため近明 または半透明であるのが好ましいが、例えば、東子の平面内での放射が要求され ない場合には必ずしもその限りではない。

製造されるエレクトロルミネヤンス業子のサイズの限界は、スピンコーティングに使用することができる基板のサイズによって決定される。例えば、このようにして、直径15cmのシリコンウエファのコーティングが行われる。さらに、近い面積のニーティングを行うためには、ドローコーティングなどの技術がその / 代わりに用いられる。徒って、平方メートルの範囲の正復を有する共役ポリマーを用いたエレクトロルミネセンス業子を構成することが実現できる。

エレクトロルミネセンス秀子は電米免充が役に立つ積々の用途に適用することができる。それは、従来、半導体LEDが使用されていたところに使用することができる。それはまた従来液晶が使用されていたところにも使用することができる。

エレクトロルミネセンス案子は複角が広い。さらに、大面観弦系ディスプレイが適遇した基数の平面性及び関係に関する問題を、大型復エレクトロルミネセンス素子は解決することができる。エレクトロルミネセンス素子にマトリックスープドレス型ディスプレイ、例えばテレビジェン及びコンピュータディスプレイに特に適している。マトリックスープドレス型ディスプレイに使用するエレクトロルミネセンス素子の一例を第2図に示す。ここでは、各電荷注人接触層が半導体層のいずれかの面に組長くいく所にも付着され、一方の接触層の紹介が並方の速着層の紹介と直交している。ディスプレイの回案と呼ばれる個々のエレクトコルミネセンス素子、すなわち半導体層の各領域のマトリックスのアドレス需定は扱い環境住人接触層及び高い電荷注人層を選択することによって適成される。さらに、エレクトロルミネセンス素子は三配のように応答速度が違いので、テレビジョン受像機として使用するのに適しており、特に発光色を失役ポリマー、またを

海水の軌道

- 1. 少なくとも一つの共役ボリマーからなる時い最密なボリマー膜の形状を有する半導体層を行したエレクトロルミネセンス素子であって、選択され、第1のタイプの電荷キャリヤ語電界をかけることによって前配半導体層に放出される第1の表面に接する第1の決触層と、選択され第2のタイプの電界をかけることによって前記半導体層に放出される第2の接触層とを含み、北導体層のポリマー膜は十分に低い浸度の外部電荷キャリヤを育し、眩半導体層の第1と第2の接触層の間に電界をかけたときに前配第1の接触層に対して第2の接触層を正にすべく前沿飛界キャリヤが前記半導体層の中に注入されて共役ボリマー電荷キャリヤ好を形成するように結合されて発光し、崩壊することにより、前記共役ボリマーから発光が行われることを特徴とするエレクトロルミネセンス電子。
- 2. 前求項1記載のエンクトロルミネセンス素子において、共役ポリマーが式

[試中、フェニレン類は、必要に応じてそれぞれ独立してアルキル(行適には メチル)、アルコキシ(好適にはメトキシまたはエトキシ)、ハロゲン(仔頭 には坦素または真葉)またはニトロの中から選択される一つあるいはそれ以上 の関級基を有していてもよい]のボリ(pーフェニレンビニレン)、「PPV」 であることを特徴とするエレクトロルミネセンス業子。

- 3. 酶収項1または2配量のエレクトロルミネセンス素子において、前記部く且 つ最密なはリマーフイルムは10mmから5mmの実質的に均一は厚さを行す ることを特徴とするエンクトコルミネセンス素子。
- 4. 請求項1万至3のいずれかに記録のエンクトロルミネセンス素子において、 共役ポリマーが1eVから3.5eVの範囲内で半導体のパンドギャップを有

12

の半導体パンドギャップを選択することによって創物することができるので、走 色に適するグリーン、レッド及びブルー国業を用いるカラーディスプレイがエレ クトロルミネセンス素子中に異なる共役ポリマーを配置することによって可能と なる。

産賞上の利用分野

下上来子は、例えば車輌ダッシュボードの表示器、簡厚器をたはビデオ記録器の倒々の造形素子としても使用することができる。各乗子は目的とする用途に算求される形状に軽速することができる。さらに、EL乗子は早らである必要がないので、例えば、その製造後に三次元的形状、例えば車両または航空機の風防ガラスの形状に似って成形することができる。そのように使用するためには、前駆体ボリマーをボリエステル、ボリファ化ビニリデンなたはボリイミドなどの透明ボリマーフィルムのような適切な基板に付与する必要がある。前駆体ボリマーをのような可慎性ボリマーフィルムに行与するならば、ロール上でのエレクトコルミホセンス第子の連続製造が可能となる。あるいはまた、前駆体ボリマーを、例えばドローコーティング法を用いて予め製造された基板板上に付与することもできる。

エレクトロルミネセンス素子は、それを光子線様および/または海原等数官と 効果的に光学結合させて光線として作用するように光通信への用途が考えられる 、同様な用途が"サイエンス・アンド・テクノロジー・イン・ジャパン"、8~ 14頁(1989年7月)に「オプテカル・インフェメーション・プロセッシン グ」という医名でサトン・イシハラによって記載されている。

エレクトロルミネセンス素子光潔はレーザーとして通切に使用することができる。

することを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。

- 5. 請求項1万至4のいずれかに記載のエレクトコルミネセンス業子において、 ポリマーソイルムのエンクトロルミネセンス領域において共役ポリマーの制合 はフイルムに存在する共役ポリマーにあってキャリヤを移動させるために十分 な浸透しまい値を有するものであることを冷敬とするエレクトコルミネセンス
- 6. 間求項1万至5のいずれかに記載のエレクトコルミネセンス業子において、 第1のキャリヤの注入接触層は薄い酸化層を形成したアルミニウムからなる一 つの高い表面層を有し、半等体層の第1の表面が質配酸化層と接触していることを等徴とするエレクトロルミネセンス素子。
- 7. 請求項:乃至6のいずれかに配載のニレクトロルミネセンス素子において、 第1の接触層はアルミニワム、若しくはマグネシワムと銀の合金からなるグル ーブから邀択されることを映像とするエレクトロルミネセンス素子。
- 8. 請求項6配数のエレクトロルミネセンス素子において、第2のキャリヤ注人 按触層はアルミニッムと金からなるグループから選択されることを特徴とする エレクトロルミネセンス異子。
- 9. 請求項1乃至9のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス菜子において、 第1と男2のキャリヤ注入放散層は少なくとも一つが半透明体であることを特 後とするニレクトロルミネセンス業子。
- 10. 請求項で記載のエレクトロルミネセンス案子において、第2の接触層は破化インジウムであり、若しくは酸化インジウムスズであることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。
- 11. 請求項: 乃至5のいずれかに配献のエレクトロル:ネセンス素子において 、第1の接触層は非晶質シリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、免 および酸化インジウムから構成されるケループから選択されることを特徴とす るエレクトロルミネセンス式子。
- 「2、 請求項」乃至4.4のいずれかに記載のエレクトロルミネセシス素子において、少なくとも第1と第2のキャリマ注人技験局の一つは支持基板に接触して

いることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。

- 12. 請求項9 配載のエレクトロルミネセンス素子において、支持基板に石英ガラスからなることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。
- 14. 筒衣項1万至13のいずれかに配載のエレクトロルミネセンス案子において、前配エレクトロルミネセンス案子によってアレイを形成し、前記第1と第2のキャリヤ往人接換層が前記アレイに選択的にアドレスすることを許容すべく配列されていることを特徴とするエレクトロルミネセンス案子。
- 15. 少なくこも一種の共役ポリマーかっなる海い板密な重合体膜の形状の半導体局を、前駆体ポリマーの環度をポリマー等膜として基板上に付着させ、次に付着した前駆体ポリマーを高風に加熱して共役ポリマーを生成する工程によって基故上に付着させ、第1の接触層の海温を前記半導体対層の第2の表面と接して設け、そして、第2の接触層の磨機を前記半導体対層の第2の表面と接して設け、そして、第2の接触層の磨機を前記半導体対層の第2の表面と接して設け。エレクトロルミネセンス素子を観点する方法であって、第2の接触層を第1の接触層に対して王にするように前記半導体層の第1及び第2の接触層間に電点をかけると、電尚キャリヤが半導体層に圧入されて、半導体層から発光がなされるように十分に低い濃度の外部電荷キャリヤを育していることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の設造方法。

- 18. 請求項15万至17のいずれかに記載の製造方法において、

14

前起朝駆体ポリマーはポリ(p −フェニレンビニレン)(PPV)のための前 駆体ポリマーであることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の鉱造方法

- 19. 請求項15万至18のいずれかに配載の製造方法において、前記簿く最徳 なポリマーフイルムは10mmから5μmの範囲において均一な厚さを有する ことを特象とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法。
- 2 0. 請求項 1 5 乃至 1 9 のいずれかに記載の製造方法において、第 1 のキャリ ヤ注入接触層はアルミニウムの荷い層からなり、一つの表面が傳い酸化層を形 或し、前記第 1 のキャリヤ注入接触層の係い酸化層が半導体層の第 1 の患面と 接触するよう設けられることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造 方法。
- 21. 請求項15万至20のいずれかに記載の製造方法において、前配第2キャリヤ注入技軸層はアルミニウムと会からなるグループから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法。
- 2 2 請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、第1の接触層はアルミニウムとマグネシウム/銀の合金からなるグループから選択され、且つ第2の接触層は酸化インジウムであることを特徴とするエレクトロルミネセンス数子の製造方法。
- 23. 請求項15乃至19のいずれかに記載の製造方法において、前証第1の接触層はアモルファスシリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、金、および敏化インジウムからなるグループから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法。
- 24. 請求項15万至24のいずれかに記載の製造方法において、前配第1と祭 2のキャリヤ注入接触層は蒸製によって設けられることを特徴とするエレクト コルミネセンス索子の製造方法。
- 25. 請改項15円至24のいずれかに記載の製造方法において、前記支持基板 が石英ガラスであることを特徴とするエレクトロルミネセンス案子の製造方法

्र क्षातिकारण के जिल्लामा का कार्य का कार्य का कार्य का विकास कार्य के अपने कार्य कार्य के किया है के अपने कार जिल्लामा

ţ.

and the state of the control of the

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.